

【日時】2017年7月5日（水）13:00 ~ 14:30

【場所】研究棟1階東側 E106講義室

【内容】2018年度新卒採用会社説明/質疑応答

【募集職種】技術職（テストエンジニア、ソフトウェア開発エンジニア、設備エンジニア、SE 他）

【対象学科】不問 ※服装自由 ※就活生以外も参加可

【参加方法】キャリアセンターで申し込み受付 ※7月3日〆切

説明会后、希望者のみ一次選考  
<SPI>を実施いたします。  
14:45~17:00 要エントリーシート

大手半導体メーカーをルーツに持つ当社は、2大分野で先端技術を追求め、世界のエレクトロニクス産業のベストパートナーを目指します！

会社情報は



マイナビ2018

## 半導体集積回路テスト事業

高度なテスト技術と、国内最大規模の装置ラインナップで、数多くのデバイスメーカーから厚い信頼を獲得しています。



## ソフトウェア・モジュール開発事業

世界最速・最小の顔認証モジュールや、脳波解析を応用した意思伝達装置の研究開発などを推進しています。

